

**DELL QUALCOMM 5G (DW5934E)**

Cena celkem:	<b>3 946 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 261 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 341 Kč</b>
Ušetříte:	<b>395 Kč</b>
Kód zboží:	NOTD63140
Part No.:	530-BBDZ
Záruka:	12 měsíců/6 měs. akku
Stav:	Nové zboží

**Popis****Dell Qualcomm 5G (DW5934E)****Pokročilý 5G WWAN modul pro mobilní připojení s podporou nejnovějších standardů.**

Představujeme vysoce výkonný **5G WWAN modul** vybavený špičkovým **Qualcomm Snapdragon X72** chipsetem, který zajišťuje rychlé a spolehlivé mobilní připojení kdekoli. Modul podporuje **5G NR Sub6 sítě** s rychlostmi stahování až **4,14 Gbps** a odesílání až **900 Mbps**, stejně jako **LTE Cat20** s rychlostmi až **2 Gbps**.

Zařízení je navrženo ve standardním **M.2 Key B** provedení s **PCI Express 3.0** rozhraním a nabízí pokročilé funkce jako **dual SIM** včetně **eSIM podpory**, integrované **GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo** přijímače a **4x4 MIMO** technologii pro optimální příjem signálu.

- Qualcomm Snapdragon X72 chipset s podporou 5G NR Sub6 a LTE Cat20 technologií
- Maximální rychlosti 5G: stahování 4,14 Gbps, odesílání 900 Mbps
- Rozsáhlá podpora frekvenčních pásem včetně 32 NR pásem a 35 LTE pásem
- Dual SIM funkcionalita s podporou eSIM a externí SIM karty
- Integrované GPS, GLONASS, BeiDou a Galileo přijímače pro přesnou polohu
- 4x4 MIMO technologie s anténní diverzitou pro optimální příjem signálu
- M.2 Key B forma s PCI Express 3.0 rozhraním pro snadnou instalaci

**Pokročilé síťové technologie**

Modul podporuje nejmodernější síťové standardy včetně 5G NR FDD/TDD a LTE FDD/TDD s pokrytím všech hlavních globálních frekvenčních pásem. Zpětná kompatibilita zahrnuje také WCDMA/HSPA+ sítě.

**Flexibilní SIM management**

Pokročilá DSSA (Dual SIM Single Active) funkcionalita umožňuje současné používání externí SIM karty a integrované eSIM, přičemž dostupnost eSIM závisí na regionálních požadavcích operátorů.

**Optimalizované antény**

Systém čtyř antén zahrnuje hlavní WWAN anténu, diverzitní anténu a dvě dodatečné 4x4 MIMO antény pro maximální výkon a spolehlivost připojení ve všech podmínkách.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Chipset:** Qualcomm Snapdragon X72

**Formát:** M.2 Key B

**Rozhraní:** PCI Express 3.0

**5G rychlosti:** stahování 4,14 Gbps, odesílání 900 Mbps  
**LTE rychlosti:** stahování 2 Gbps, odesílání 211 Mbps  
**Frekvenční pásma:** 32× NR, 35× LTE, 5× WCDMA/HSPA+  
**SIM podpora:** dual SIM, eSIM, externí SIM slot  
**GNSS:** GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo  
**Antény:** 4× konektor (hlavní, diverzitní, 2× MIMO)  
**Napájení:** 3,3 V DC (3,135–3,63 V)  
**Rozměry:** 52 × 30 × 2,3 mm  
**Hmotnost:** 9,5 g  
**Provozní teplota:** -30 °C až +70 °C

**Kompatibilita:**

Dell Pro 13 Premium PA13250  
Dell Pro 14 Premium PA14250  
Dell Pro 14 Plus PB14250  
Dell Pro 14 Plus PB14255